- 問 10 パワー半導体スイッチングデバイスとしては近年,主に IGBT とパワー MOSFET が用いられている。通常動作における両者の特性を比較した記述として、誤っているものを次の $(1)\sim(5)$ のうちから一つ選べ。
 - (1) IGBT は、オンのゲート電圧が与えられなくても逆電圧が印加されれば逆方 向の電流が流れる。
 - (2) パワーMOSFET は電圧駆動形であり、ゲート・ソース間に正の電圧をかける ことによりターンオンする。
 - (3) パワーMOSFET はユニポーラデバイスであり、一般的にバイポーラ形の IGBT と比べてターンオン時間が短い一方、流せる電流は小さい。
 - (4) IGBT はキャリアの蓄積作用のためターンオフ時にテイル電流が流れ、パワーMOSFET と比べてオフ時間が長くなる。
 - (5) パワーMOSFET ではシリコンのかわりに SiC を用いることで, 高耐圧化と高耐熱化が可能になる。